

# TempMaster™ M1 Plus 控制器快速指南



#### 主屏幕和菜单

### 配置控制器

创建新的工具 配置控制卡 配置工具参数 配置控制器参数 配置区域设置 设置探针和歧管温度 保存至工具库

主屏幕和菜单			
主 页 页 页	功能: <ul> <li>显示器 - 观察区域状况</li> <li>控制 - 选择模式</li> <li>导航 - [Menu](菜单)按 钮打开导航页面</li> </ul>		
工具存储页面 <sup>1 Defended</sup> <sup>1 Defended <sup>1 Defended</sup> <sup>1 Defended <sup>1 Defended</sup> <sup>1 Defended <sup>1 Defended <sup>1 Defended</sup> <sup>1 Defended <sup>1 Defe</sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup>	描述: 带有名称和已保存设置的工具 列表		
文用工具页面 The process Setting The process Setting	<ul> <li>访问:</li> <li>Exit(退出)</li> <li>Config(配置)</li> <li>Export(导出)</li> <li>Quad IO</li> </ul>		
ひてのの したので、	描述: 用户可以配置和更改全局和特 定工具参数。		
图表页面 「The Second Seco	描述: 显示最近30分钟的运行历史 记录		

## 操作控制器

启动程序 更改或设置区域温度 更改模式 - 单个区域 更改模式 - 多个区域 检查区域性能 关闭程序

#### 全球支持

配置控制器
创建新的工具
1. 选择 [Menu] (菜单) 打开ToolStore (工具存储) 页面。
2. 选择空白工具槽,然后选择 [Detect] (检测)。
3. 输入系统密码。
4. 输入工具的新名称。
5. 选择 [Enter] (确定)。
配置控制卡
1. 选择第一个待配置区域。
2. 选择最后一个待配置区域。
3. 选择 [Range] (范围) 以纳入其间的所有区域。
<ol> <li>选择 [Set] (设置) 以查看Configure Card Slot (配置卡插槽) 菜单。</li> </ol>
5. 选择区域类型: 歧管、嘴尖、显示器,专用或未使用。
6. 选择标题颜色。
7. 选择 [OK] (确定)。
8. 重复步骤1至4,直到配置完所有区域。
注意: 区域填充了可接受或可更改的默认值。
配置工具参数
1. 选择相同类型的区域。
2. 选择参数。
3. 选择 [Set] (设置)。
4. 设定数值。
5. 选择 [Enter] (确定)。
注意:关于工具参数的完整列表和说明,请参见用户手册。
配置控制器参数
1. 选择 [Config] (配置) 查看全局参数。
2. 如需查看全局参数及其当前设置,请选择 [List] (列表)。
3. 选择设置和所需选项/功能。
<ol> <li>选择 [OK] (确定)保存更改或选择 [Cancel] (取消)离开而不进 行更改。</li> </ol>
注意:关于全局参数的完整列表和说明,请参见用户手册。

#### 配置区域设置

- 1. 选择第一个待配置区域。
- 2. 选择最后一个待配置区域。
- 3. 选择 [Range] (范围) 以纳入其间的所有区域。
- 4. 选择 [Set] (设置)。
- 5. 设置所需数值。
- 6. 选择 [Enter] (确定) 以保存新设置,或选择 [Esc] (退出) 退 出页面而不保存。

设置探针和歧管温度

- 1. 选择 [Set] (设置),并在出现提示时输入密码。
- 2. 选择 [Auto] (自动),并使用键盘设置新温度。
- 3. 选择 [Enter] (确定) 以保存新温度,或选择 [Esc] (退出) 退 出页面而不保存。

保存至工具库

- 1. 选择ToolStore(工具存储)页面。
- 2. 选择所需的工具。
- 3. 选择 [Save] (保存)。

操作控制器

启动程序

- 1. 使用主开关为机柜通电。
- 2. 开启机柜后,按下控制台开关,直到显示屏亮起。

在显示屏屏幕打开后,控制台提供两个选项:

- 如果控制台启动设置为Stop(停止),则工具将保持在零功率,并且不会加热。
- 如果控制台启动设置为Startup(启动)、Standby(待机)或Run(运行),则控制器会为区域供电以使其加热。

更改或设置区域温度

- 1. 选择一个区域。
- 2. 选择其他区域。
- 3. 选择 [Range] (范围)。

 选择 [Set] (设置)。 如果出现提示,请输入系统密码。

- 5. 选择以下选项之一:
  - [Set] (设置) 设置新的温度
  - [Add] (增加) 提高整体温度
  - [Sub] (减小) 降低整体温度
- 6. 输入所需数值。

在主页面上显示新的温度。

改变模式 - 单个区域

- 1. 选择一个或多个区域。
- 2. 选择 [Set] (设置),并在出现提示时输入密码
- 3. 选择以下选项之一:
  - [Set] (设置) 设置新的温度
  - [Plus] (加) 提高整体温度
  - [Minus](减) 降低整体温度
- 输入所需数值。
   在主页面上显示新的温度。
- 5. 选择 [Enter] (确定) 以保存新温度,或选择 [Esc] (退出) 退 出页面而不保存。

改变模式 - 多个区域

- 1. 在主页面中,选择 [Button One] (按钮一) 或 [Mode] (模式),然 后选择所需的模式按钮。
- 2. 选择 [OK] (确定)进行确认,或选择 [Cancel] (取消)离开而不 更改设置。

模式选项			
[Run] (运 行)	打开所有区域		
[Stop] (停 止)	关闭所有区域		
[Standby]( 待机)	在配置待机温度的情况下降低所有区域的温度		
[Startup]( 启动)	开始在设置页面上配置的启动顺序		
[Shutdown] (关闭)	开始启动模式确定的关闭顺序		
[Boost](提 高)	在配置提高温度的情况下暂时增加区域温度		
[Purge] (清 除)	指导用户完成换色程序		

#### 检查区域性能

控制器记录温度历史记录并显示最近30分钟时间段内的温度图表。

- 1. 最多可选择六个区域。
- 2. 选择 [Graph] (图表)。
- 3. 选择 [Key] (按键) 以扩展图表大小。
- 选择前四个 [Zoom] (缩放) 按钮中任意一个以扩大温度范围的时间。

5. 拖动任一刻度以切换显示。

注意: 在使用缩放按钮时, 图表会及时锁定并且不会更新。 关闭程序

- 1. 在主页面上,选择 [Stop] (停止)模式将加热降至零。
- 2. 在实用工具页面上,选择 [Exit] (退出)关闭控制台电脑。
- 3. 使用主电源开关切断对整个系统的所有供电。

## 全球支持

全球总部	欧洲总部
加拿大	德国/瑞士
Mold-Masters (2007) Limited	Mold-Masters Europa GmbH
电话: +1 905 877 0185	电话: +49 7221 50990
canada@moldmasters.com	germany@moldmasters.com
亚洲总部	南美总部
中国/香港/台湾	巴西
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd	Mold-Masters do Brasil Ltda.
电话: +86 512 86162882	电话: +55 19 3518 0699
china@moldmasters.com	brazil@moldmasters.com
印度 Mold-Masters Technologies Private Limited 电话: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	日本 Mold-Masters K.K. 电话: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
英国 Mold-Masters (UK) Ltd 电话: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	美国 Mold-Masters Injectioneering LLC 电话: +1 800 450 2270 (仅限美国) 电话: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com